

工業局公私(產學)共育國內外高階人才計畫 112 年度技術審查入選提案課程(5 月)

正取班級(17 班)			
領域	編號	開班單位	課程名稱
客製化 諮詢	1	新加坡科技設計大學 楊傑聖教授	低功耗傳收器的晶片設計
	2	三建資訊有限公司	【日本專家】6G 光混載 FPC 技術與 Metasurface 應用
	3	財團法人資訊工業策進會	寬能隙功率半導體元件材料
	4	財團法人資訊工業策進會	高功率元件可靠度測試、失效機制與故障分析
	5	工業技術研究院	車用電源晶片之功能安全設計
增值 研習	6	財團法人資訊工業策進會	IC 製程參數之大數據統計分析
	7	財團法人資訊工業策進會	ChatGPT 技術原理及應用
	8	財團法人資訊工業策進會	MongoDB 管理及開發
	9	財團法人資訊工業策進會	人因工程
技術 研討	10	國立臺灣大學嚴慶齡工業發展基金會合設工業研究中心	先進寬能隙(WBG)元件在綠能電子的發展趨勢與應用研討會
	11	三建資訊有限公司	【台美專家】超寬能隙半導體暨下世代氧化鎵奈米製程開發(TEM)
	12	三建資訊有限公司	【台美專家】硬體與 IC 晶片資安國際研討會
	13	三建資訊有限公司	【日本專家】應用於 6G 的光波導技術和超材料技術
潛力 學程	14	國立高雄科技大學	半導體製程設備前瞻實務技術人才潛力學程
	15	立新整合有限公司	【技術整合型封裝】三維積體電路(3DIC)、異質封裝接合、先進封裝技術潛力學程
	16	國立陽明交通大學	電源 IC 產業碩士人才潛力學程
	17	國立陽明交通大學	數位類比電路設計潛力學程